5. Februar 2020

**Istvan Novak von Samtec ist DesignCon 2020 Engineer of the Year**

**Santa Clara, Kalifornien:** Istvan Novak, Leitender Ingenieur im Bereich Signal and Power Integrity bei Samtec, wurde auf der DesignCon zum DesignCon 2020’s Engineer of the Year ernannt. Die DesignCon ist Nordamerikas größtes Messe- und Konferenzevent zum Thema Chips, Leiterplatten und Systeme.

Istvan Novak hat die branchenweit ersten 25-µm-P/G-Laminate für große starre Computerplatinen vorgestellt und in Zusammenarbeit mit Bauelementeanbietern eine Reihe von Bypass-Kondensatoren mit geringer Induktivität und geregeltem ESR entwickelt.

„Ich bin zugleich begeistert und sehr geehrt, zum DesignCon 2020 Engineer of the Year gewählt worden zu sein, aus einer Gruppe von Weltklasse-Fachleuten wie Jay Diepenbrock, Vladimir Dmitiev-Zdorov, Tim Hollis, Michael Schnecker und Yuriy Shiepnev. Für mich und viele meiner Kollegen ist die DesignCon seit vielen Jahren das Pflicht-Messeevent, das jedes Jahr das Höchstmaß an Inspiration, Wissen und Möglichkeiten bietet“, sagte Novak.

Der DesignCon’s Engineer of the Year Award wird jedes Jahr im Rahmen der DesignCon vergeben. Mit der Auszeichnung möchte man die Besten der Besten auf dem Gebiet der technischen und Neuprodukt-Weiterentwicklung auf Chip-, Board- und Systemebene ehren.

Die Bewertungskriterien sind Führerschaft, Kreativität und Unkonventionalität auf dem Gebiet der Designtests von Chips, Leiterplatten oder Systemen, mit besonderem Augenmerk auf die Bereiche Signal- und Leistungsintegrität.

Der diesjährige Gewinner wurde am Donnerstag den 30. Januar auf der DesignCon im Santa Clara Convention Center Theater bekanntgegeben. Als Preis gibt es ein Stipendium im Wert von 1000 USD, das einer Bildungseinrichtung ihrer oder seiner Wahl zugewiesen wird.

Der DesignCon-Link mit weiterführenden Informationen zum Engineer of the Year Award:

<https://designcon.com/engineer-year-award>

**Über Samtec**

Das 1976 gegründete Privatunternehmen Samtec mit einem Jahresumsatz von 800 Mio. US-Dollar ist ein weltweit agierender Hersteller einer breiten Palette an elektronischen Verbindungslösungen. Dazu gehören Hochgeschwindigkeits-B2B-Steckverbinder und -kabel, optische Mid-Board- und Panel-Einheiten, Verbinder mit flexibler Steckhöhe, robuste Bauelemente und Kabel im Mikroformat sowie präzise HF-Technik. Dank der globalen Präsenz an mehr als 40 Standorten, die ca. 125 Länder bedienen, kann Samtec seinen unerreichten Kundendienst erbringen. Weiterführende Informationen finden Sie auf <http://www.samtec.com>.

Bei Informationsbedarf oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

Danny Boesing

Product Marketing Director

[danny.boesing@samtec.com](mailto:danny.boesing@samtec.com)